

檔 號：

保存年限：

中華創新發明學會 函

地址：105611臺北市松山區復興北路1號6樓
之4

承辦人：吳明鈴

電話：02-2752-1969

受文者：國立民雄高級農工職業學校

發文日期：中華民國112年9月8日

發文字號：中創發字第字第1120000029號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2023第十九屆IIP國際傑出發明家獎甄選辦法ATTCH3

主旨：本會與台灣國際發明得獎協會共同舉辦『2023第十九屆IIP國際傑出發明家獎』頒獎典禮，訂於112年11月16日，假台北福華大飯店福華廳舉行頒獎典禮，邀請國內外發明家貴賓親臨大會，敬請踴躍報名參加，請 查照。

說明：

- 一、本會與台灣國際發明得獎協會共同舉辦『2023第十九屆IIP國際傑出發明家獎』頒獎典禮，訂於112年11月16日(四)下午二時假台北福華大飯店福華廳隆重舉行。
- 二、『2023第十九屆IIP國際傑出發明家獎』邀請全球傑出發明家共同參與盛會，接受表揚與殊榮，獎項頒授如下：國際傑出發明家名人堂、國際傑出發明家最高生技大賞、國際傑出發明家終身成就獎、國際傑出發明家發明國光獎章、國際傑出發明家學術國光獎章、台灣天才發明家獎、國際傑出青少年發明家獎、國際傑出發明家年度金球獎、美國達文西國際創新科技獎、國際學術·企業創新金鑽獎以及中華創新發明學會國際會士等十一個獎項。
- 三、即日起接受報名至10月18日(三)止，所有獎項均需經過評審團會議審閱後確認，請儘早提出申請，檢附甄選辦法，請詳閱，報名表請至台灣國際發明得獎協會網站(www.tw580.org) 或至中華創新發明學會網站(www.innosoicety.org)下載，敬請踴躍報名。

正本：全國高職

副本：電子公文
交換章

